

特点 Features

标准的1.6 x 1.2 x 0.35mm陶瓷封装表面贴装形式

小公差及高稳定性

适应自动装配的8MM宽度的编带包装

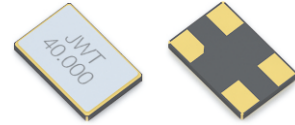
包装：每卷1000/2000/3000PCS

Typical 1.6 x 1.2 x 0.35 mm Ceramic SMD package

Tight tolerance and Stability

8mm width Tape&Reel package for automatic assembly

Packing: Tape & Reel, 1000/2000/3000 pcs per Reel



标准规格 Electronic Specification

型号	Type	SMD1612
频率范围	Frequency Range	24.000 ~ 96.000MHz
振荡模式	Oscillator Mode	Fundamental(AT cut) 基频(AT切)
调整频差	Frequency Tolerance(at25°C)	± 10ppm, ± 20ppm, specify
温度频差	Frequency Stability	具体见表2
工作温度	Operating Temperature Range	-40°C ~ 125°C
贮存温度	Storage Temperature Range	-55°C ~ 125°C
负载电容	Load Capacitance	Custom design(8 ~ ∞pF)
激励电平	Drive Level	50 μW Typical (100 μW max.)
静态电容	Shunt Capacitance	3pF max.
老化率	Aging	ΔF/F: ± 3ppm/first year(max.)

特殊技术要求可定制

等效电阻 Equivalent Series Resistance(E.S.R.)

频率范围 Frequency Range	盒型 Hold Type	振动模式 Mode	等效电阻 E.S.R.	频率范围 Frequency Range	盒型 Hold Type	振动模式 Mode	等效电阻 E.S.R.
24.000 ~ 32.000MHz	SMD	AT,Fund	80 Ω Max	32.000 ~ 54.000MHz	SMD	AT,Fund	60 Ω Max.
54.000 ~ 96.000MHz	SMD	AT,Fund	30 Ω Max				

Table 1

温度频差和工作温度范围 Frequency Stability Vs Operating Temperature range

Temp.(°C)\ppm	± 10	± 15	± 20	± 25	± 30	± 50
-20 to 70°C	○	○	○	○	○	○
-40 to 85°C		△	○	○	○	○
-40 to 125°C					△	○

○:可实现的 △:与供应商沟通

Table 2

外型尺寸 Outline Dimensions(Unit:mm)

